DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

004366972

WPI Acc No: 1985-193850/198532

XRAM Acc No: C85-084710 XRPX Acc No: N85-145303

Mfg. transparent conducting oxide film - by electrolessly depositing

metal on substrate and oxidising deposit

Patent Assignee: SUWA SEIKOSHA KK (SUWA) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 60121616 A 19850629 JP 83230073 A 19831206 198532 B

Priority Applications (No Type Date): JP 83230073 A 19831206

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
JP 60121616 A 3

Abstract (Basic): JP 60121616 A

A metal (I) as precursor capable of forming a transparent conducting film is deposited on a substrate (II) by electroless plating and the deposited metal is oxidised.

(II) includes glass and ceramics. (I) is pref. Sn, In, Rh and Pb from stand points of conductivity and light transmittance as a transparent conducting film.

USE/ADVANTAGE - Enables the prodn. of a transparent conducting film which is produced at low cost, has stabilised properties and is a pin-holeless film of large size. The transparent conducting film obtd. is used as displays of liq. crystal panel, EC and EL and in watches and desk top computers as electrodes of solar cells and CCD.

0/0

Title Terms: MANUFACTURE; TRANSPARENT; CONDUCTING; OXIDE; FILM; ELECTROLESS; DEPOSIT; METAL; SUBSTRATE; OXIDATION; DEPOSIT

Derwent Class: L03; U11; X12

International Patent Class (Additional): C23C-018/16; H01B-005/14;

H01B-013/00

File Segment: CPI; EPI

- (19)【発行国】日本国特許庁(JP)
- (12)【公報種別】公開特許公報(A)
- (11) 【公開番号】特開昭60-121616
- (43) 【公開日】昭和60年(1985)6月29日
- (54) 【発明の名称】透明導電膜の製造方法
- (51)【国際特許分類第5版】

H01B 13/00

C23C 18/16

H01B 5/14

【審查請求】*

【全頁数】3

- (21) 【出願番号】特願昭58-230073
- (22)【出願日】昭和58年(1983)12月6日
- (71)【出願人】

【識別番号】999999999

【氏名又は名称】株式会社諏訪精工舎

【住所又は居所】*

(72)【発明者】

【氏名】宫沢要

【住所又は居所】*

(57) 【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

2

【特許請求の範囲】

基板上に無電解メッキ法により透明導電膜になりうる前 駆体としての金属を析出させ、該析出金属を酸化処理し 透明導電膜を形成することを特徴とする透明導電膜の製 造方法。 ⑩ 日本 固特許 庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-121616

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)6月29日

H 01 B 13/00 C 23 C 18/16 H 01 B 5/14 7037-5E 7011-4K A-7227-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 透明導電膜の製造方法

②特 願 昭58−230073

❷出 顧 昭58(1983)12月6日

@発明者 宫 沢

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

⑩出 願 人 株式会社諏訪精工舎 ⑫代 理 人 弁理士 最 上 務

明 瓤 髫

発明の名称

透明導電膜の製造方法

特許請求の範囲

据板上に無電解メッキ法により透明導電線になりうる前駆体としての金属を折出させ、酸析出金 機を酸化処理し透明導電膜を形成することを特徴 とする透明導電膜の製造方法。

発明の詳細な説明

本発明は透明的電視の製造方法に関するものであり、無矩解メッキ法により透明的電談を得る方法に関するものである。

透明将電膜は近年エレクトロニクスの発展により用途が拡大されており、特に被品,EL,EC 等のディスプレイ。太陽電池用電極に広く用いられている。又般近ではタッチスイッチ等の応用。 センサーとしての応用もはかられつつある。

適明導電機の製造方法は真空蒸着法・スペッタ リング法ィイオンプレイティング法。CVD法。 スプレー法、有機金属による加水分解、熱分解法 がある。真空蒸着法,スペッタリング法,イオン プレイティング法は装置が高価で しかも ランニン グコストが高い。さらにピンホールが多く、ファ インパターンをもった液晶パネル等に利用する時 、歩留り低下の原因となっていた。又一定の抵抗 値を安定的に得るととは非常に困難とされていた 。又大面積を得るととは非常に困難であった。 0 V D 法は安価な製造方法であるがピンホールが多 く、又ソースの問題からインジウム系透明神電膜 を得るととは困難であり、スズ系の透明消む膜を 得るにもっぱら使用されているだけである。 スプ レー法はピンホールも多いが、生産性に著しく劣 る。有機金属法は、安価な製造方法であるが、低 抵抗化をはかるととは困難であった。とのように 従来の透明導電展製造方法は一長一短があり、新 しい透明導電膜製造方法が存たれるところであっ

特開昭69-121616 (2)

本 発明はかかる 背景から生まれたものであり、 本 発明の目的は、安価でしかも安定な物性をもち 、大型でピンホールレスの透明等電膜を得るとと にある。

本発明の透明導電膜になりうる前歇体としての

金銭としては酸化するととにより透明将電製になりうる金属でかつ無電解メッキ折出金属に限られる。 Sn,Bb,fn,Fe,co,Bi,cu,Au,Ag,白金族から遊ばれた 1 糖以上が用いられる。又これらの金属と共析しりる金属Cr,w,Mo等も含まれる。これらの中で透明導電 膜としての導電性,光級透過率からして、Sn,In,Bh,Pa等は特に優れている。

析出段原は100Å~50000Åで特に選ましくは100Å~1000Åである。10Å以下だと 面抵抗体に成り得ない。又5000Å以上だと光 級透過率が著しく低下し問題となる。

これらの金属を無電部メッキした後、 談折出金 與を酸化処理することにより金属は酸化物となり 光線透過率が上昇し透明導電製となる。 酸化は、 化学的(各 都酸化剤)、陽極酸化,熱酸化等考え られるが、熟酸化が最も簡便で物性も安定して初 られるので有利である。熱酸化条件は、析出させ た金属の種類・彫みによって異なるが基板の耐え る温度範囲が用いることができる。 ガラス 基板の

これらの金属の無電解メッキ法としては、3 n は雑誌「金属装御技術」 Vol 33 , No 8 , P 17 ~ 2 1 , 1 9 8 2 等の方法により、インジウム については飼践 Vol 33 , No 3 , P 2 0 ~ 2 4 , 1 9 8 2 等の方法により、 N 1 , P e , C o , メッキは周知の次証リン酸又はアミンボラン系選 元利による方法により、 R n は下付けとして N 1 ー P 等を行ないこの折出した N 1 ー P との R n 監 換型メッキ法により、 O n はよく知られたホルマ リン湿元法により得られる。大知すると自己析出 型メッキ浴が脳狭型メッキ浴を用いると良い。 以下実施例により本発明を説明する。

被晶パネル用基板として調整されたパシペイシ ョン 農付ソーダガラスを 1 O N 。 K o H中で 6 O で. 1 D 分剛処理し表面の粗化を行なった。次に 水洗,中和。水洗袋0.59/108n01, を 1 α/ ℓ BCLを含む液に5分間浸液した袋水 洗した。次に19ェ/LのPACL。を含むQ1 FRC L水裕被に 5 分間投設した後水洗した。次 に無低解Snメッキを金属表面技術 Vol 33。No 8 . P 1 7 ~ 2 1 . 1 9 8 2 に準する方法で腐 整した。SnCL: ClinoL/L.EDTA : Q 1 6 mol/し, ニトリロ三酢酸: Q 2 5 mol / L , Ti C L , : Q C 5 mol/ L , クエン酸 Q34 mol/L,PH=9のメッキ浴を用い、 80℃でる分間メッキを行なった。析出した8ヵ の膜厚は段差測定器で測定したところ480Åで あった。次に450℃で空気中15分間熱酸化し た。 面抵抗5000/口,光觀透過率85%であ った。 これは被量パネルとして十分に使用可能であった。 従来の真空法・0 V D 法等で作成した透明導電膜コストの約 1/2 以下で製造可能であった。 被量パネルではしばしばガラス基板の両面に透明導電膜を作成し多層パネルとする場合があるが、本法は両面1 度に透明導電膜が作成できるのでそのような仕様に対してはより効果のたかいものとなる。

夹施列2

実施例1においてガラス基板上に同様の方法を用い的処理し、無能解 C u メッキ(室町化学製 M K ー 4 3 0)を約 5 0 0 Å 能した。次に世典型 B 1 メッキである室町化学製 M K ー 5 0 1 を用いて u メッキを S a で 軽換した。次に 4 0 0 ℃で 1 時間 空気酸化した。面抵抗 7 0 0 0 / □ ,透過率 8 2 % であった。製造コストは従来法の約 1/2 であった。製造コストは従来法の約 1/2 であった。

以上契緬内により本発明を説明したが、従来と 全く異なった強明導は誤の製造方法により強明導

特爾昭60-121616 (3)

電膜製造コストの大巾コストダウンが可能となっ た。

本発明により得られた透明導電膜は、被晶パネル、BLI、BC等のディスプレイとして、又太陽 能池、CCD等の電極として時計、電卓等に用い られる。

以上

出顧人 株式会社販訪帮工會 代理人 弁理士 最上 務